PAT-NO:

JP401042110A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01042110 A

TITLE:

FORMATION OF CONDUCTOR PATTERN

**PUBN-DATE:** 

February 14, 1989

INVENTOR-INFORMATION: NAME SHIIKI, KAZUO YUHITO, ISAMU MORIWAKI, HIDETOSHI

**ASSIGNEE-INFORMATION:** 

NAME

COUNTRY

HITACHI LTD

N/A

APPL-NO:

JP62198070

APPL-DATE:

August 10, 1987

INT-CL (IPC): H01F041/04, G11B005/31, H01B013/00, H01L021/88

US-CL-CURRENT: 29/602.1

### ABSTRACT:

PURPOSE: To enhance the reproducibility of the formation of a pattern by a method wherein a photoresist pattern with an inverted trapezoidal shape whose taper angle is larger than 90° is used instead of a pattern having an overhang.

CONSTITUTION: If a conductor material is evaporated from an upper part of photoresist patterns with an inverted trapezoidal shape, side walls of the inverted trapezoidal shape produce shadowy parts; this causes spaces which are not reached by particles to be evaporated; a conductor pattern formed between the photoresist patterns is not connected to a conductor material to be formed on a photoresist. If the photoresist is dissolved by using a solvent, an excess conductor material formed on the photoresist is removed. By this setup, a conductor pattern which is reversed with reference to the photoresist patterns can be obtained with good reproducibility.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

7/11/05, EAST Version: 2.0.1.4

## ⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64 - 42110

<pre>⑤Int Cl.⁴</pre>	識別記号	庁内整理番号		❸公開	昭和64年(	1989	)2月14日
H 01 F 41/04 G 11 B 5/31 H 01 B 13/00 H 01 L 21/88	нсв	8323-5E F-7426-5D D-8222-5E G-6708-5F	審査請求	未請求	発明の数	1	(全3頁)

図発明の名称 導体パターンの形成方法

②特 願 昭62-198070

**郊出** 頭 昭62(1987)8月10日

砂発 明 者 椎 木 一 夫 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内

砂発 明 者 由 比 藤 勇 東京都国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製 作所中央研究所内

砂発 明 者 森 脇 英 稔 東京都国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製 作所中央研究所内

①出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑩代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

明 知 刊

1. 発明の名称

導体パターンの形成方法

- 2. 特許請求の範囲
  - 1. ホトレジストの地布工程、館光およびその後 の加熱工程、現像工程、専体を高寿する工程。 レジストを除去する工程を有することを特徴と する導体パターンの形成方法。
  - 2. 上記加熱工程は温度範囲が100℃~150 で、時間5min以上あることを特徴とする特 許請求の範囲第1項記載の導体パターンの形成 方法。
  - 3. 上記レジスト除去工程において、レジストを 除去する溶剤が導体を溶解する性質を有するこ とを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の導 体パターンの形成方法。
  - 4. 源体パターンの高さは概よりも大きいことを 特徴とする特許請求の範囲第1項記載の導体パ ターンの形成方法。
  - 5、海体パターンに70~90°の範囲にあるテ

一パ角を設けたことを特徴とする特許請求の範 四第1項記載の源体パターンの形成方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は薄体形パターンの成法に係り、とくに低抵抗で耐マイグレーション性に優れ、低雑首で高効率の薄膜磁気ヘツドを可能にする導体コイル形成法に関する。

〔従来の技術〕

従来、微細な導体パターンの形成方法としては、めつき法、イオンミリング法、リフトオフ法などが知られている。この中で、リフトオフ法はとくに極微細なパターンを成形することが可能である。従来のリフトオフ法はUSP3849136に示されるように、オーパハングを有するパターン上に海体材料を張りしたのち、パターンの間に形成された薄体材料を残してオーバリングを有するパターンにおよびこのパターン上に形成された余分の薄体材料を除去し、オーバハングを有するパターンに対し反転した形状の導体パターンを形成する方。

#### (発明が解決しようとする問題点)

上記従来技術はプロセスが複雑であり、工業レベルで再現性よく、大量にパターン形成を行なうことが容易ではなかつた。 本発明の目的はより簡便なリフトオフ法を開発し、パターン形成の再現性を高めることにある。

#### (問題点を解決するための手段)

上記目的は、オーバハングを有するパターンのかわりに、テーパ角90度以上の逆台形状のホトレジストパターンを用いることによつて達成される。

#### (作用)

逆台形状のホトレジストパターンの上方から将 体材料を蒸着すると、逆台形の個號が彫となつて 蒸着粒子が到達しない窓間が生じ、ホトレジスト パターンの間に形成される導体パターンと、ホトレジスト上に形成される導体材料とはつながらない。 そこで溶材を用いてホトレジストを溶解する と、ホトレジスト上に形成された余分な導体材料が除去され、ホトレジストパターンに対し反転し

(e) 導体材料として r を 0 . 0 5 μmm, C u を 3 μm 療 着した。 C r は 括 板 と C u と の 密 着 力 を 切すため の 中間 材 で ある。 本 発明においりも で は な が 可 体 材 料 の 厚 み は ホ ト レ ジ ス ト の 厚 み よ り も で で は で ある こ と が 可 能 で ある こ せ 来 の リ フ ト オ フ に 使 用 で さ と が び 体 の グ フ ト オ フ に 使 間 で さ な が 以 か ら れ な が の 厚 み 以 が 形 成 で き た な が は ホ ト レ ジ ス ト な と で に 制 限 と で が ら れ な で と か ら れ な で と か ら れ な な ク ト し か と り の の た で ま な か ら れ な か り で た か し か な か り で ま で か し か か し か な か ら す な の か た こ ト パ タ ー ン の 間 に ア ス べ ク ト し か り の の だ で ス べ ク ト し か が し か か と で が な か け な の ホ ト レ ジ ス ト っ の 間 に で る の が よ い り が よ の ず な が り ー ン を 形 成 で き る い 1 以 上 の 導 体 パ タ ー ン を 形 成 で き る い 1 以 上 の 導 体 パ タ ー ン を 形 成 で き る い 1 以 上 の 導 体 パ タ ー ン を 形 成 で き る い 1 以 上 の 導 体 パ タ ー ン を 形 成 で さ る い 1 以 上 の 導 体 パ タ ー ン を 形 成 で き る い 1 以 上 の 導 体 パ タ ー ン を 形 成 で き る い 1 以 上 の 導 体 パ タ ー ン を 形 成 で き る い 1 以 上 の 算 体 パ タ ー ン を 形 成 で き る い 1 以 上 の 算 体 パ タ ー ン を 形 成 で き る か 1 以 上 の 算 体 パ タ ー ン を 形 成 で き る い 1 以 上 の 算 体 パ タ ー ン を 形 成 で ま な 1 以 か 1 以 上 の 算 体 パ タ ー ン を 形 成 で ま か 1 以 上 の 算 体 パ タ ー ン を 形 成 で ま な 1 以 か 1 以 上 の 3 は な 2 以 か 1 以 か 1 以 か 1 以 か 2 と か 1 以 か 2 と か 3 以 か 3 以 か 3 以 か 3 以 か 3 以 か 3 以 か 3 以 か 3 以 か 3 以 か 3 以 か 3 以 か 4 以 か 5 以

(f) 級後にレジスト刺離被A7200(ヘキスト社製)に没設し約10min間組合液を加えると、ホトレジストは基版面から剥離し、同時にホトレジスト上に被消した介分な導体が除去される。この剥離被は様く彼は、剝を溶解する作質が

た遊体パターンが再現性良く得られる。

#### (実施例)

以下、本発明の一実施例を第1図により説明す る。 (a) 拡板上にA25214ホトレジストを 約1 μmの厚みでスピン流布する。ホトレジスト としてはノボラック系のレジストでイメージリバ ース型として知られているものが使える。つぎに **搭板とホトレジストとの密着性を向上させるため** に90℃、20分の加熱を行なう。この加熱は本 発明に必須の条件ではない。つぎに(b)ホトマ スクを通しては光を行なう。(c)120℃。 15minの加熱を行ない、さらに全面構光する。 解光後の加熱は本発明に必須の製件であって、加 熱温度の望ましい範囲は100℃~150℃さら に望まいくは、110℃~130℃であつた。時 間は後低5min以上必要で、望ましくは15~。 30minであつた。この条件から外れると、つ ぎの現像プロセス(d)で、遊台形状のきれいな パターンを形成できず、導体パターンの形成形例 りが極端に悪くなつた。

あり、蒸存粒子の直線性が巡くまわりこんだ場合ホトレジスト上下に連続して被着した 0・1 μm 程度以下の極海膜を溶解し、レジストと剥離被とが直接接触するようにできる。このため、リフトオフの再現性を高めることとが可能である。 溶体の膜内はたとえば約 3 μm と輝くできるから、 導体の複数量の溶解は実用上ほとんど問題にならない。

このプロセスによつて初られる源体のテーパ角は蒸粉粒子の発散角によつて決まるが、通常の装置では70~90°のものが初られる。本実施例においてはテーパ角8~83°であつた。

道常のパターン形成法に対して比較してみると ウエントエツチング法では形成パターンのテーパ 角は15度前後、イオンミリング法では60度 度であり、本発明はテーパ角が高く微細パターン の形成に適している。また本発明はレジストパタ ーンよりも厚い導体パターンの形成が可能でアス ペクト比を高くできる。めつき法、イオンミリン グ法、ウエツトエッチング法のいずれもレジスト

# 特開昭64-42110(3)

パターンよりも厚い導体を形成することは非常に 困難である。

### (発明の効果)

本発明によれば、微細でアスペクト比が高い導体パターンが形成可能であるので、LSIなどの通常好命を延ばしたり、神膜ヘッドの雑音を低下させることが可能である。本方法はとくに、Cuなど反応性エッチングによるパターン形成が不可能な導体材料に対してとくに有用である。

### 4. 図面の簡単な説明

第1図は水発明の一実施例を示すプロセス工程 の断面図である。

代理人 弁理士 小川勝男

